

单 P 沟道 MOSFET

ELM4P2611FCA-S

<https://www.elm-tech.com>

■ 概要

ELM4P2611FCA-S 是 P 沟道低输入电容，低工作电压，低导通电阻的大电流 MOSFET。

■ 特点

- $V_{ds} = -20V$
- $I_d = -3.3A$ ($V_{gs} = -4.5V$)
- $R_{ds(on)} = 100m\Omega$ ($V_{gs} = -4.5V$)
- $R_{ds(on)} = 135m\Omega$ ($V_{gs} = -2.5V$)
- $R_{ds(on)} = 240m\Omega$ ($V_{gs} = -1.8V$)

■ 绝对最大额定值

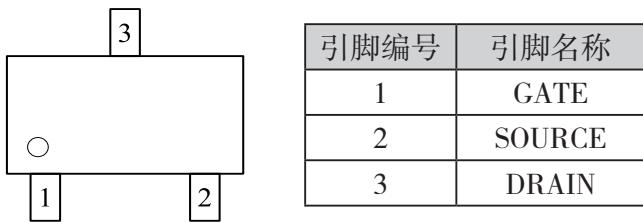
项目	记号	规格范围	单位	备注
漏极 - 源极电压	V_{ds}	-20	V	
栅极 - 源极电压	V_{gs}	± 12	V	
漏极电流 (定常) ($V_{gs} = -4.5V$)	I_d	-3.3	A	1
		-2.6		
漏极电流 (脉冲)	I_{dm}	-13	A	2
容许功耗	P_d	1.4	W	3
结合部温度及保存温度范围	T_j, T_{stg}	-55 ~ +150	°C	

■ 热特性

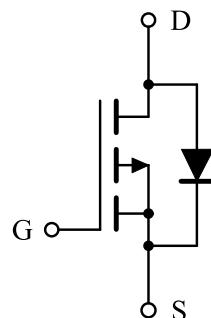
项目	记号	典型值	最大值	单位	备注
最大结合部 - 环境热阻	$R_{\theta ja}$	-	125	°C/W	1
最大结合部 - 环境热阻 ($t \leq 10s$)		-	90	°C/W	1

■ 引脚配置图

SOT-23S(俯视图)



■ 电路图



单 P 沟道 MOSFET

ELM4P2611FCA-S

<https://www.elm-tech.com>

■电特性

如没有特别注明时, $T_j=25^\circ\text{C}$

项目	记号	条件	最小值	典型值	最大值	单位	备注
静态特性							
漏极 – 源极击穿电压	BVdss	$V_{gs}=0\text{V}, I_d=-250\mu\text{A}$	-20	-	-	V	
漏极 – 源极导通电阻	Rds(on)	$V_{gs}=-4.5\text{V}, I_d=-4.9\text{A}$	-	40	45	$\text{m}\Omega$	2
		$V_{gs}=-2.5\text{V}, I_d=-3.4\text{A}$	-	50	60		
		$V_{gs}=-1.8\text{V}, I_d=-2.0\text{A}$	-	65	85		
栅极阈值电压	Vgs(th)	$V_{gs}=V_{ds}, I_d=-250\mu\text{A}$	-0.4	-	-1.0	V	
栅极接地时漏极电流	Idss	$V_{ds}=-16\text{V}, V_{gs}=0\text{V}$	-	-	-1	μA	
		$V_{ds}=-16\text{V}, V_{gs}=0\text{V}, T_j=55^\circ\text{C}$	-	-	-5		
栅极漏电电流	Igss	$V_{gs}=\pm 12\text{V}, V_{ds}=0\text{V}$	-	-	± 100	nA	
正向跨导	Gfs	$V_{ds}=-5\text{V}, I_d=-3\text{A}$	-	12.8	-	S	
寄生二极管最大连续电流	Is	$V_{gs}=V_{ds}=0\text{V}$, Force Current	-	-	-4.9	A	1, 4
二极管正向压降	Vsd	$V_{gs}=0\text{V}, I_s=-1\text{A}$	-	-	-1.0	V	2
动态特性							
输入电容	Ciss	$V_{ds}=-15\text{V}, V_{gs}=0\text{V}, f=1\text{MHz}$	-	857	1200	pF	
输出电容	Coss		-	114	160	pF	
反馈电容	Crss		-	108	151	pF	
开关特性							
总栅极电荷 (-4.5V)	Qg	$V_{ds}=-15\text{V}, V_{gs}=-4.5\text{V}$ $I_d=-3\text{A}$	-	10.20	14.30	nC	
栅极 – 源极电荷	Qgs		-	1.89	2.60	nC	
栅极 – 漏极电荷	Qgd		-	3.10	4.30	nC	
导通延迟时间	td(on)	$V_{ds}=-10\text{V}, V_{gs}=-4.5\text{V}$ $R_{gen}=3.3\Omega, I_d=-3\text{A}$	-	5.6	11.2	ns	
导通上升时间	tr		-	40.8	73.0	ns	
关闭延迟时间	td(off)		-	33.6	67.0	ns	
关闭下降时间	tf		-	18.0	36.0	ns	
寄生二极管反向恢复时间	trr	$I_f=-3\text{A}, dI_f/dt=100\text{A}/\mu\text{s}$	-	21.8	-	ns	
寄生二极管反向恢复电荷	Qrr		-	6.9	-	nC	

备注:

- 安装在70 μm 厚铜箔的1平方英寸FR-4上时的值;
- 脉冲测试: 脉冲宽度 $\leqslant 300\mu\text{s}$ 和占空比 $\leqslant 2\%$;
- 功耗受150°C结合部温度限制;
- 在理论上数据是与Id和Idm相同的,而在实际应用中是会受到总功率损耗限制。

单 P 沟道 MOSFET

ELM4P2611FCA-S

<https://www.elm-tech.com>

■ 标准特性和热特性曲线

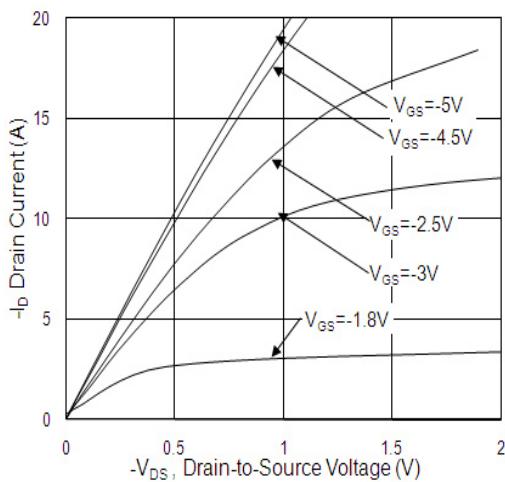


Fig.1 Typical Output Characteristics

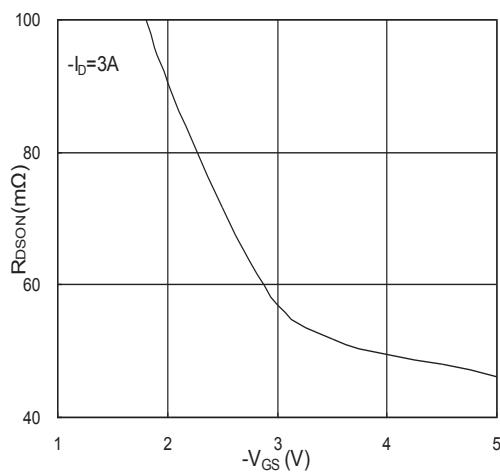


Fig.2 On-Resistance vs. G-S Voltage

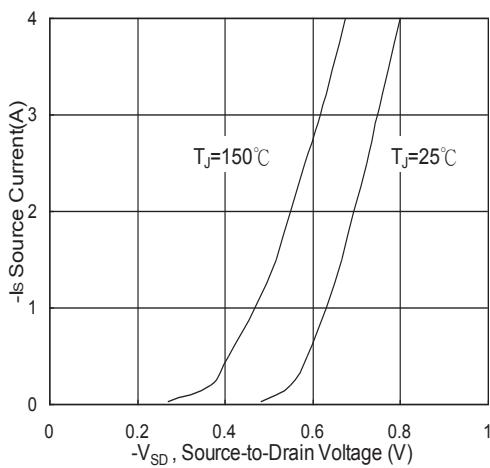


Fig.3 Source Drain Forward Characteristics

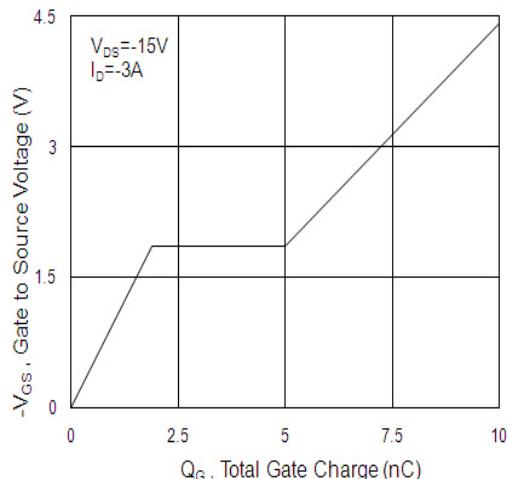


Fig.4 Gate-charge Characteristics

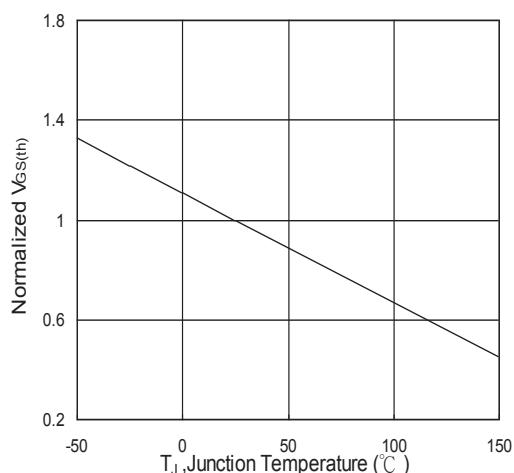


Fig.5 Normalized $V_{GS(th)}$ vs. T_J

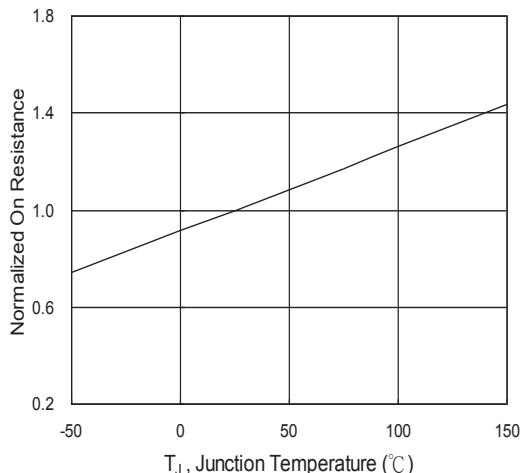


Fig.6 Normalized $R_{DS(on)}$ vs. T_J

单 P 沟道 MOSFET

ELM4P2611FCA-S

<https://www.elm-tech.com>

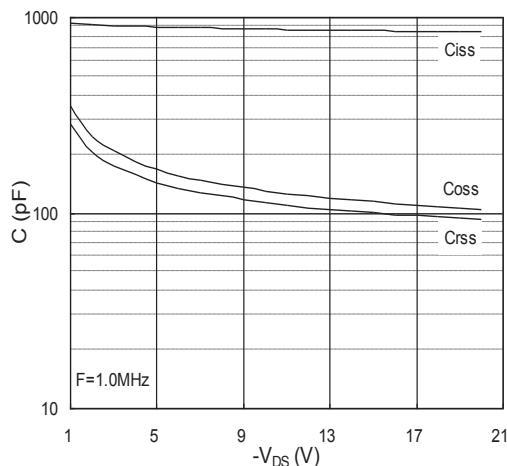


Fig.7 Capacitance

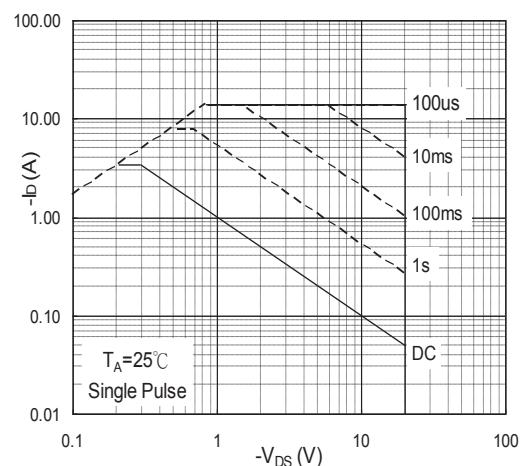


Fig.8 Safe Operating Area

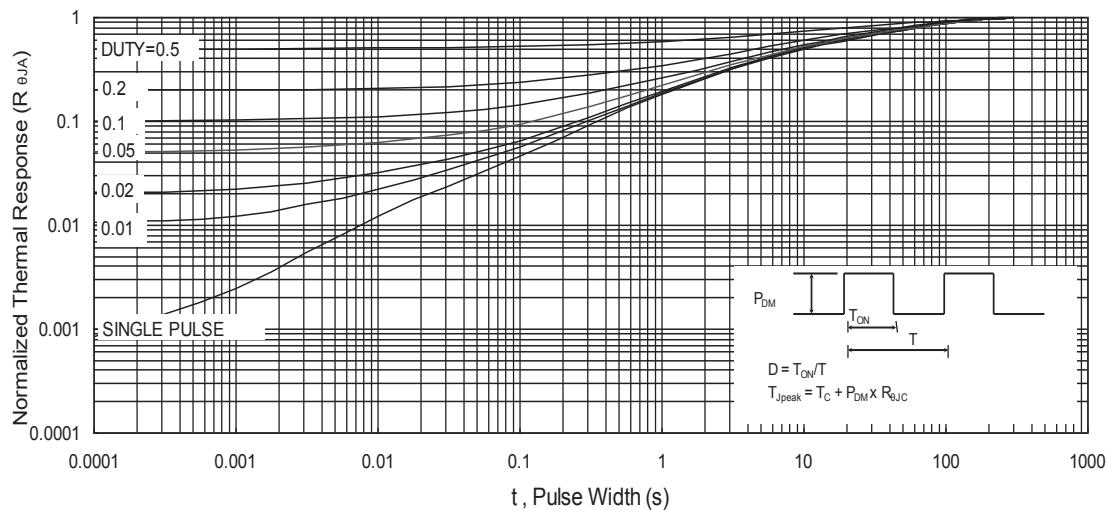


Fig.9 Normalized Maximum Transient Thermal Impedance

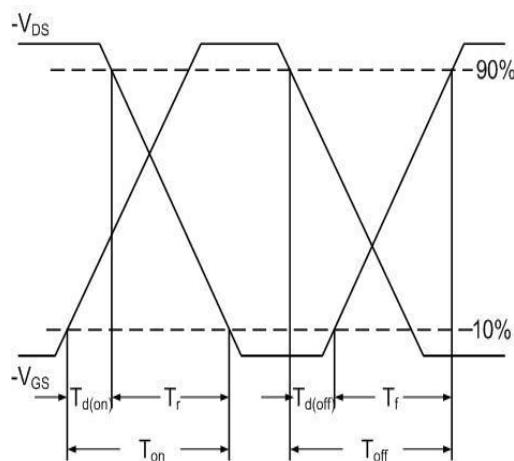


Fig.10 Switching Time Waveform

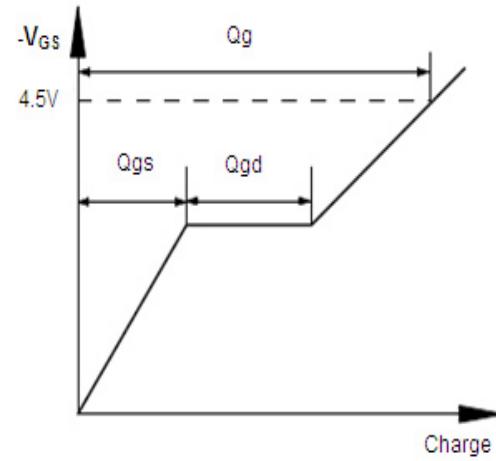


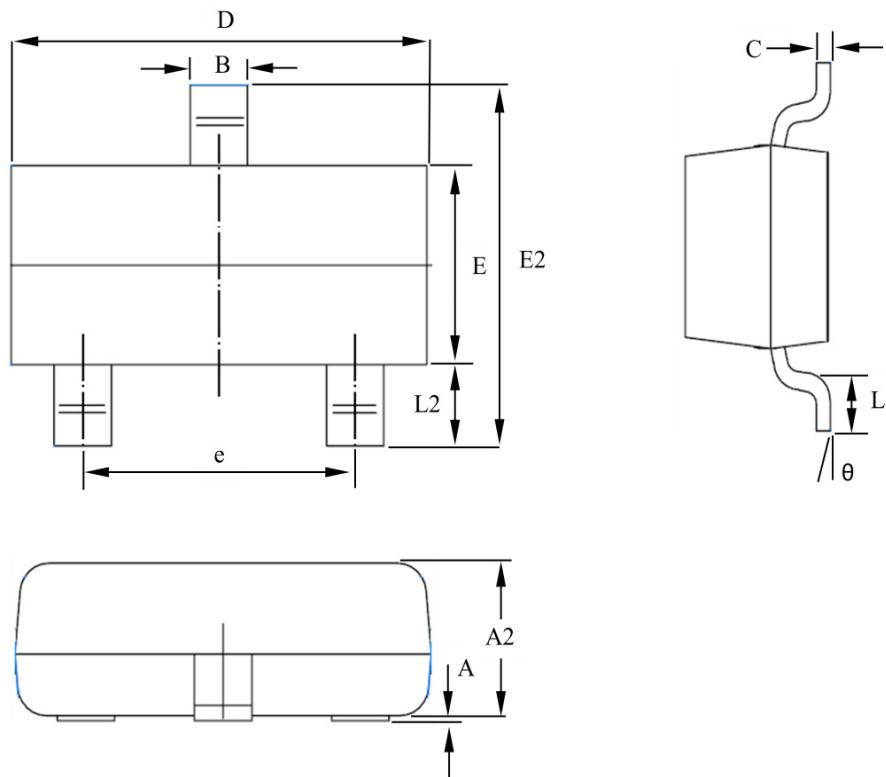
Fig.11 Gate Charge Waveform

单 P 沟道 MOSFET

ELM4P2611FCA-S

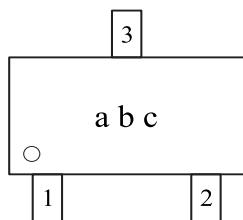
<https://www.elm-tech.com>

■SOT-23S 外形尺寸 (3,000 颗 / 卷)



记号	Millimeters		Inches		记号	Millimeters		Inches	
	Min.	Max.	Min.	Max.		Min.	Max.	Min.	Max.
A	0.00	0.10	0.000	0.004	E2	2.25	2.55	0.089	0.100
A2	0.90	1.10	0.035	0.041	L	0.30	0.50	0.012	0.020
B	0.30	0.50	0.012	0.020	L2	0.50	0.60	0.020	0.024
C	0.08	0.15	0.003	0.006	θ	0°	8°	0°	8°
D	2.80	3.00	0.110	0.118	e	1.80	2.00	0.071	0.079
E	1.20	1.40	0.047	0.055					

■封装印字说明



记号	表示内容
a	产品型号代码
b	年份代码：例 2019=9, 2020=A, 2021=B, 2022=C...
c	批号：1 ~ 9, A ~ Z